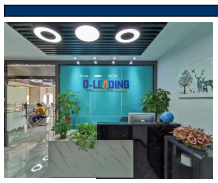
Tervetuloa O-johtavaan

O-Leading pyrkii olemaan yhden luukun reitinvalmistajan EMS-toimeksiantajana, mukaan lukien piirilevyjen suunnittelu, piirilevyjen valmistus ja piirilevyjen kokoaminen (PCBA). Tarjoamme paitsi edistyneimmistä piirilevyteknikoista, mukaan lukien HDI-piirilevyt, suuntaviivakoneet piirilevyt, jäykät ja joustavat piirilevyt . Voimme tukea prototyypin nopeasta käsittämisestä keskisarjan ja suursarjatuotantoon.
Viimeisimmän tekniikkamme ansiosta voimme tarjota kilpailukykyisen hinta ja vähentämme kustannuksia. Arvokkaimmassa tekemme palvelua ja kokemuksellamme tarjoamme on 0-laju-eleä. Kokeellinen, Kustomi, palvelu
Valmistamiseen sähköisessä O-johtava keskittyy aina elektroniikan valmistuksellisia innovaatioita ja johtajuutta ja pyrkii jatkuvasti PCB- ja PCBA- ja keskitettyjä palvelua tarjoamaan ensiluokkaista palvelua ja luomaan enemmän arvoa asiakkaillemme.
Nopeasta nämä saadaan liiketoiminnan [Kokeellinen, palvelu, Kustomi]

Tuotteen Kuvaus

Alkuperä:	Huong dong, Hoa binhvn?
Sertifikaatti:	Iso9001ul
Pintamateriaalia:	FR-4, alumiinia
Levyn paksuus:	0.1-3mm
Min. Viivan leveys:	0.1mm
Min. Reikä:	0.2mm
Koko:	0.1 x 0.1 in
Min. Reiän koko:	0.2mm
Koko:	0.01x0.01mm3
Kuparin paksuus:	0.5oz-5oz
MOQ:	100pz
Pinnoitusaineita:	immersiokultaa pch-kokoonpano pcban valmistaja
Design-tyyppi:	asiakaspalautteen
Sertifikaatti:	Tuotteenne ohjaus pch
Pinnan viimeistely:	ogcnickelkulta, OSP, Uvjotin HASL
Use:	kitchen, furniture, clock, sports, fan
Sovellusalueet:	led, matkapuhelin, ilmastointilaitteet, pesulaineet
Valmistaa:	ISO9001, UL, RoHS, SGS0.01x0.01mm3
Ul / CTN:	10PCS-100PCS
Lähtö:	0.01-3 kg

Tiimimme



Factory PCB

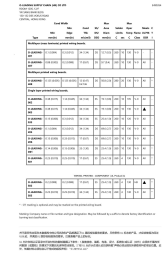
Factory SMT

sertifioinnit

UL Product iQ™

ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component



Pakkaaminen ja toimitus

Quick Turn Lead Time		
Layer Count	Lead Time	Special Requirement
1L,2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Prosessin kyky

Piirilevyjen tuotantokapasiteetit
Kerroslaskuri: 1-kerros-32-kerros
Valmisteen kuparien paksuus:0.1 / 1oz-12oz
Min Rivin leveys / etäisyys sisäkerros:0.3mil / 3.0mil
Min Rivin leveys / etäisyys ulkokerros:0.3mil / 4.0mil
Min Reiän koko:0.1mm
Levyn paksuus:0.2-6.0 mm
Piirilevyn enimmäiskoko (tuumaa): 425 * 1500 mm
Puolan reiän sallonmääräalue: 6mil
Pinnoitteen tarkkuus: +/- 3mil
Min.kuparin paksuus reiässä: 18S
Pintakäsittely: sähkökulta, sähkönikkeli, ENIG
Pehmustettava: PI-6, FR-4serkkien paimon halogeenitön materiaali, Rogers, alumiininen pohja,polyimidi, Keraaninupari
Pintakäsittelyt: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, hopea,valuvalta, tina, kultaiset sormet, hiilimuste

SMT-tuotantokapasiteetit
Komponenttien PIN-6, CSP-5, CSP-3, alumiinipohjainen levy
Suurin piirilevyn koko: 510x460mm
Pienin piirilevyn koko: 50x30mm
Piirilevyn paksuus:0.3-4.5 mm
Levyn paksuus:0.5-6mm
Komponenttien sallonmääräalue: 0201
Tasaiinen sirukoko-komponentti: 0402 ja suurempi
Tasaisen sirukoon-komponentin korkeus:2.5mm
Pienin kylpöliti: 0.3 mm
Minimi MGA-palloväli: 0.4 mm
Kiinnitysten tarkkuus: +/- 0.03 mm